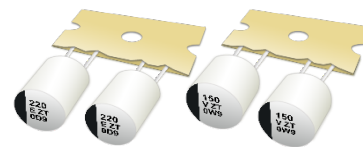


導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ

ラジアルリード形

ZT-A シリーズ



特 長

- 125℃ 4000 時間保証品 (高リプル電流品)
- 自動挿入用テーピング品
- AEC-Q200 準拠
- RoHS指令対応

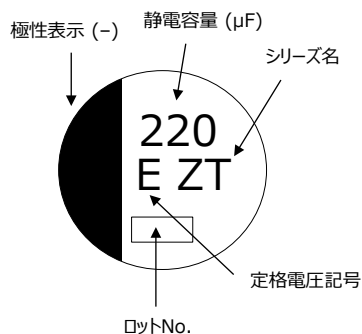
仕 様

サイズコード	F		G	
カテゴリ温度範囲	-55℃～+125℃			
定格電圧範囲	25V～63V			
静電容量範囲	33μF～220μF		56μF～330μF	
静電容量許公差	±20% (120Hz / +20℃)			
漏れ電流	I ≤ 0.01 CV (μA) 定格電圧到達 2分後、20℃ *CV = (静電容量 μF) × (定格電圧 V)			
損失角の正接 (tan δ)	特性一覧表を参照ください			
サージ電圧 (V)	定格電圧の1.25倍 常温 (15℃～35℃)			
耐久性	+125℃ ± 2℃ 中において定格電圧を超えない範囲で、規定の定格リップル電流 (別表値) を重畳して 4000 時間、電圧印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の±30% 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の200% 以下		
	等価直列抵抗 (ESR)	初期規格値の200% 以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
	耐久試験後のESR (Ω / 100 kHz)(-40℃)	サイズコード		
		F	G	
	0.4	0.3		
高温無負荷特性	+125℃ ± 2℃ 中において1000 時間、連続無負荷放置後、常温に復帰させた後、上記耐久性の各項に準ずる。(ただし、電圧処理あり)			
耐湿負荷	+85℃ ± 2℃、85～90%RH 中において 2000 時間、定格電圧を連続印加後、常温に復帰させた後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の±30% 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値の200% 以下		
	等価直列抵抗 (ESR)	初期規格値の200% 以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		
はんだ耐熱性	フローはんだ付け後、常温復帰後、下記項目を満足すること。			
	静電容量変化率	初期値の±10% 以内		
	損失角の正接 (tan δ)	初期規格値以下		
	漏れ電流	初期規格値以下		

表示

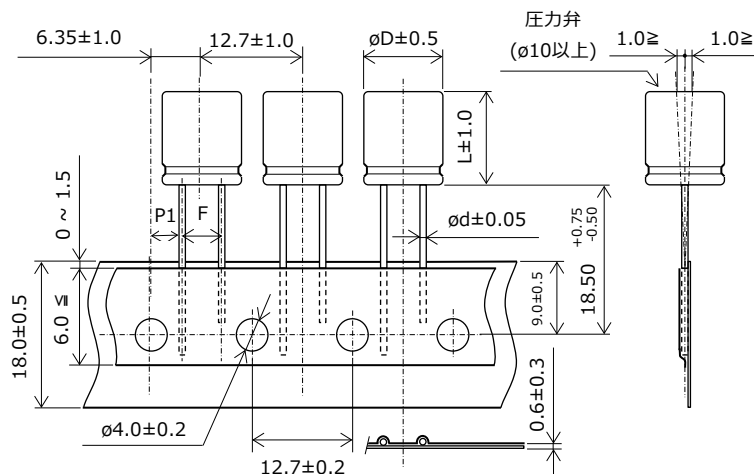
例：25 V 220 μ F

表示色：BLACK



定格電圧記号	単位：V
E	25
V	35
H	50
J	63

形状寸法



単位: mm					
サイズコード	øD	L	ød	F	P1
F	8.0	9.5	0.6	3.5±0.5	4.60±0.50
G	10.0	9.5	0.6	5.0 +0.8	3.85±0.50

特性一覧表

耐久性：125℃ 4000 時間

定格 電圧 (V)	静電容量 (±20 %) (μF)	製品寸法 (mm)			サイズ コード	特 性			品 番	最少梱包 数量 (pcs)
		øD	L	ød		定格 リップル 電流*1 (mA rms)	ESR*2 (mΩ)	tan δ*3		テーピング
25	220	8.0	9.5	0.6	F	2900	22	0.14	EEHAZT1E221B	1000
	330	10.0	9.5	0.6	G	3500	16	0.14	EEHAZT1E331B	500
35	150	8.0	9.5	0.6	F	2900	22	0.12	EEHAZT1V151B	1000
	270	10.0	9.5	0.6	G	3500	16	0.12	EEHAZT1V271B	500
50	68	8.0	9.5	0.6	F	2700	25	0.10	EEHAZT1H680B	1000
	100	10.0	9.5	0.6	G	2900	23	0.10	EEHAZT1H101B	500
	120	10.0	9.5	0.6	G	2900	23	0.10	EEHAZT1H121B	500
63	33	8.0	9.5	0.6	F	2400	32	0.08	EEHAZT1J330B	1000
	47	8.0	9.5	0.6	F	2400	32	0.08	EEHAZT1J470B	1000
	56	10.0	9.5	0.6	G	2800	25	0.08	EEHAZT1J560B	500
	68	10.0	9.5	0.6	G	2800	25	0.08	EEHAZT1J680B	500
	82	10.0	9.5	0.6	G	2800	25	0.08	EEHAZT1J820B	500

*1: 定格リップル電流 (100 kHz / +125℃)
 *2: ESR (100 kHz / +20℃)
 *3: tan δ (120 Hz / +20℃)
 ◆ フロー推奨条件、テーピング仕様については、その項目の頁をご参照ください。

定格リップル電流 周波数補正係数

静電容量 (C)	周波数 (f)	100 Hz ≤ f < 200 Hz	200 Hz ≤ f < 300 Hz	300 Hz ≤ f < 500 Hz	500 Hz ≤ f < 1 kHz
C < 47 μF	補正係数	0.10	0.10	0.15	0.20
47 μF ≤ C < 150 μF		0.15	0.20	0.25	0.30
150 μF ≤ C		0.15	0.25	0.25	0.30
静電容量 (C)	周波数 (f)	1 kHz ≤ f < 2 kHz	2 kHz ≤ f < 3 kHz	3 kHz ≤ f < 5 kHz	5 kHz ≤ f < 10 kHz
C < 47 μF	補正係数	0.30	0.40	0.45	0.50
47 μF ≤ C < 150 μF		0.40	0.45	0.55	0.60
150 μF ≤ C		0.45	0.50	0.60	0.65
静電容量 (C)	周波数 (f)	10 kHz ≤ f < 15 kHz	15 kHz ≤ f < 20 kHz	20 kHz ≤ f < 30 kHz	30 kHz ≤ f < 40 kHz
C < 47 μF	補正係数	0.60	0.65	0.70	0.75
47 μF ≤ C < 150 μF		0.70	0.75	0.80	0.80
150 μF ≤ C		0.75	0.80	0.85	0.85
静電容量 (C)	周波数 (f)	40 kHz ≤ f < 50 kHz	50 kHz ≤ f < 100 kHz	100 kHz ≤ f < 500 kHz	500 kHz ≤ f < 1000 kHz
C < 47 μF	補正係数	0.80	0.85	1.00	1.05
47 μF ≤ C < 150 μF		0.85	0.90	1.00	1.00
150 μF ≤ C		0.85	0.90	1.00	1.00

このカタログに記載している当社商品の技術情報および 商品のご使用にあたってのお願い・ご注意

- このカタログに記載されている商品を、特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かし、人体に危害を及ぼす恐れのある用途（例：宇宙・航空機器、運輸・交通機器、燃焼機器、医療機器、防災・防犯機器、安全装置など）にお使いになる場合は、用途に合った仕様確認が必要となります。必ず事前に弊社窓口へご確認ください。
- 本カタログは部品単体での品質・性能を示すものです。ご使用に際しては、必ず貴社製品に実装された状態および実際の使用環境でご評価、ご確認ください。
- 用途の如何にかかわらず高い信頼性が求められる機器にお使いになる場合は、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると同時に、お客様において安全性のテストをされることをお勧めします。
- このカタログに記載されている商品および商品仕様は、改良のために予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。したがって、最終的な設計、ご購入、ご使用に際しましては用途の如何にかかわらず、事前に最新かつなるべく仕様を詳細に説明している仕様書を請求され、ご確認ください。
- このカタログに記載されている技術情報は、商品の代表的動作・応用回路例などを示したものであり、当社、もしくは第三者の知的財産権を侵害していないことの保証または実施権の許諾を意味するものではありません。
- このカタログに記載されている商品・商品仕様・技術情報を輸出または非居住者に提供する場合は、当該国における法令、特に安全保障輸出管理に関する法令を遵守してください。

EU RoHS指令／REACH規則の適合確認について

- 商品により、RoHS指令／REACH規則対応時期は異なります。
- 在庫品をご使用の場合で、RoHS指令／REACH規則対応可否が不明の場合は、お問合せフォームより「営業的お問合せ」を選択してご連絡ください。

本カタログの記載内容を逸脱して当社製品を使用された場合、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。

通 知 事 項

■ 適用される法律及び規制

- ・ 本製品は、RoHS（電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する）指令（2011/65/EU及び（EU）2015/863）に対応しております。
- ・ モントリオール議定書に規程されているオゾン層破壊物質は、使用する部材の製造工程並びに生産工程において意図的には使用しておりません。
PBBs (Poly-Brominated Biphenyls) / PBDEs (Poly-Brominated Diphenyl Ethers)
のような特定臭素系難燃剤は意図的には使用しておりません。
- ・ 本製品の輸出に際しては、外国為替及び外国貿易法等の輸出関連法規に則った輸出手続をお願いします。
- ・ 本製品は、国連番号、国連分類などで定められた輸送上の危険物ではありません。

■ 用途の限定

- ・ 本製品は一般電子機器（AV機器、家電製品、業務用機器、事務機器、情報、通信機器など）に汎用標準的な用途で使用されることを意図しています。
- ・ 本製品の誤動作が人命又は財産に危害を及ぼす恐れがある等、より高信頼性・安全性が要求される用途で使用を検討されるときは、別途、用途に合った納入仕様書の取り交わしが必要です。

■ 知的財産権、その他権利について

- ・ 当カタログに記載されている技術情報は、商品の代表的動作・応用回路例などを示したものであり、当社もしくは第三者の知的財産権を侵害していないことの保証または実施権の許諾を意味するものではありません。

ご使用上の遵守事項

■ 仕様書について

- ・ 当社仕様書は部品本体での品質を保証するものです。使用環境、使用条件によって耐久性が異なりますので、ご使用に際しては必ず実使用条件にて貴社製品に実装された状態での実機評価、確認を行ってください。
当製品の安全性について疑義が生じたときは、速やかに当社へご通知いただくと共に、貴社にて必ず技術検討を行って下さい。
- ・ 当社仕様書の記載内容を逸脱して当社品をご使用にならないでください。

■ 安全性が重要視される製品への適用に際して

品質には万全をつくしておりますが、寿命など故障モードとして、ショート（又はオープン）することは皆無ではありません。交通輸送機器（列車、自動車、交通信号機など）、医療機器、航空機器・宇宙機器、電熱用品、燃焼及びガス機器、回転機器、防災・防犯機器等の機器において、当製品の不具合で人命その他重大な障害発生が予測される場合には、下記の検討などで、フェールセーフ設計の配慮を十分行い、安全性の確保をお願いします。

- (1) 保護回路、保護装置を設けて、システムとしてより安全を図る。
- (2) 冗長回路などを設けて、単一故障では不安全とならぬようシステムとして安全を図る。

■ 使用環境について

- ・ 本製品は、電子機器に汎用標準的な用途で使用されることを意図しており、下記の特種環境での使用を考慮した設計は行っておりません。

従いまして下記の特種環境でのご使用および条件では、コンデンサの性能に影響を受ける恐れがあり、ご使用に際しましては貴社にて十分に性能・信頼性などをご確認の上ご使用ください。

- (1) 水、油、薬液、有機溶剤などの液体中での使用
 - (2) 直射日光、屋外暴露、塵埃中での使用
 - (3) 水分（抵抗体の結露、水漏れなど）、潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO_xなどの腐食性ガスの多い場所での使用
 - (4) 静電気や電磁波の強い環境での使用
 - (5) 発熱部品に近接して取り付けの場合および当製品に近接してビニール配線などの可燃物を配置する場合
 - (6) 本製品を樹脂などで封止してご使用の場合
 - (7) はんだ付け後のフラックス洗浄で、溶剤、水および水溶性洗浄剤をご使用の場合
(特に水溶性フラックスにはご注意願います。)
 - (8) 酸やアルカリの雰囲気がある環境での使用
 - (9) 過度の振動や衝撃がある環境での使用
 - (10) 低気圧、減圧下の環境での使用
- ・ 衝撃電圧や過渡的な電圧には考慮を要します。
衝撃電圧回路や短時間でかなりの高電圧が印加される過度現象、またパルス高電圧が印加される場合などについては、定格電圧以下で使用するようご注意ください。
 - ・ 当社製品には電解液を使用している製品がございます。
誤った使用をされますと急激な特性劣化のみでなく、電解液漏洩等により基板回路を損傷させ、セットの破壊につながる恐れがあります。

⚠ ご使用上の注意事項 (Hybrid)**1. 回路設計に際して****1.1 使用温度、周波数**

温度および周波数の変動によりコンデンサの電氣的な特性が変化します。この変化分を考慮の上、回路設計をしてください。

- (1) 使用温度の変化でコンデンサの電氣的特性が変化します。

高温時：漏れ電流の増大

低温時：ハイブリッドタイプは静電容量減少、損失角の正接増大

上記以外のアルミ電解コンデンサは静電容量減少、損失角の正接増加、等価直列抵抗とインピーダンス増加

- (2) 周波数の変化でコンデンサの電氣的特性が変化します。

高周波：静電容量の減少、損失角の正接の増大およびインピーダンスの減少

低周波：等価直列抵抗の増加に伴うリプル電流による発熱の上昇

1.2 使用温度と寿命

- (1) コンデンサの寿命は使用温度の影響を受けます。一般的に、温度が10℃下がると寿命は約2倍に伸びます。

カテゴリ上限温度よりできる限り低い温度でご使用ください。

- (2) 規定範囲を超える条件での使用は、急激な特性劣化を起こし破損する場合があります。機器の周囲温度、機器内の温度のみでなく、機器内での発熱体（パワートランジスタ、IC、抵抗等）の放射熱、リプル電流による自己発熱なども含めたコンデンサ天面の温度を確認してください。また、コンデンサの裏面に発熱体などを配置しないでください。

- (3) 寿命は次の式で計算できます。

$$L_2 = L_1 \times 2^{\frac{T_1 - (T_2 + \Delta T)}{10}} \quad \text{ただし、} T_1 \geq T_2$$

L1 : 温度T1 (℃) における寿命 (h)

L2 : 温度T2 (℃) における寿命 (h)

T1 : カテゴリ上限温度 (℃) *ハイブリッドタイプは + 定格リプル電流の発熱分 (℃)

T2 : コンデンサの周囲温度 (℃)

ΔT : 使用リプル電流の発熱分 (℃)

- (4) 規定の寿命時間を越えてご使用にならないでください。急激な特性劣化や、ショート、圧力弁の作動や電解液漏れに至る場合があります。尚、推定寿命は封口ゴムの耐環境性から15年が上限となります。

- (5) 高温で長時間使用した場合、封口ゴム表面に微小なクラックが発生したりケース表面が茶褐色に変色したりすることがありますが、製品の信頼性に影響するものではありません。

1.3 コンデンサへの負荷条件について

コンデンサに次に示すような負荷を印加すると、コンデンサの急激な特性劣化やショート、電解液漏れに至る場合があります。また、急激な発熱・ガス発生が起こり、内圧上昇による圧力弁の作動・封口部からの電解液漏れ、最悪の場合には爆発や発火に至ります。コンデンサの破壊とともに可燃物（電解液など）が外部に飛散する場合があります。

- (1) 逆電圧について（直流用コンデンサには極性があります。）

有極性部品ですので逆電圧は印加しないでください。極性表示を確認して使用してください。

- (2) 充放電について

急激な充放電を頻繁に繰り返すような回路や比較的緩慢であるが頻度の高い充放電が要求される回路には使用しないでください。

このような回路に使用される場合は、充放電条件を必ずご一報ください。なお、ラッシュ電流は100Aを超えないようにしてください。

- (3) ON-OFF 回路について

1日10,000回以上の頻繁なON-OFFを繰り返すON-OFF回路には、使用しないでください。また、このような回路に使用される場合は、回路条件等を必ずご一報ください。

- (4) 定格電圧（短時間のときはサージ電圧）を超える過電圧を加えないようにしてください。

直流電圧にリプル電圧（交流成分）を重ねたときのピーク値は定格電圧以下でご使用ください。

- (5) リプル電流について

規定を超える過大なリプル電流を流さないでください。

定格リプル電流値以下の使用でも直流バイアス電圧が低いときは逆電圧が印加される場合があります。逆電圧の印加されない範囲にて使用してください。

定格リプル電流以下でも規定の耐久性寿命時間を越えて使用した場合には、ESR特性の劣化増大となりリプル電流による内部発熱が大きくなり、圧力弁の作動・外装ケースやゴムの膨れ・電解液漏れや、最悪の場合にはコンデンサのショート、爆発や発火に至る可能性があります。

1.4 コンデンサの並列接続

コンデンサの抵抗分が回路抵抗に近い値のため、並列使用ではコンデンサ間の電流バランスをくずして一部のコンデンサに定格を超えるリプル電流が流れる場合があります。リプル電流が低インピーダンス側のコンデンサに集中しないように同一品番のコンデンサを使用し配線インピーダンスも偏らないようにしてください。また、直列接続では使用しないでください。

1.5 取り付け箇所の設計

- (1) コンデンサを両面配線基板にご使用の際は、コンデンサ取り付け部分の直下に配線パターンを配置しないでください。
また、ラジアルリード形ではスルーホール基板でコンデンサの封口部と基板面が密着した場合、はんだディップ[®]時にははんだが吸い上がり、陽極端子と陰極端子間でショートする場合があります。また、コンデンサの外装ラミネートが破損する場合がありますので、孔位置にご配慮ください。
- (2) ラジアルリード形のプリント基板設計時には、コンデンサのリード(端子)間隔と同間隔の基板孔を開けてください。
コンデンサのリード(端子)間隔よりも狭いときまたは広いとき、コンデンサ挿入時にリード線にストレスが加わり漏れ電流の増大やショート、断線、電解液の漏れに至る場合があります。
- (3) 圧力弁部の上は圧力弁の作動を妨げないように空間を設けてください。(適用は $\phi 10\text{mm}$ 以上)
ケースに圧力弁を設けているコンデンサについては圧力弁の作動を妨げないように、2mm以上の間隔を開けてください。
間隔が少ない場合、圧力弁の作動性が悪くなり爆発に至る場合があります。
- (4) 圧力弁部の上には配線やパターンを避けてください。(適用は $\phi 10\text{ mm}$ 以上)
圧力弁部の上にパターン、特に高圧または大電流の回路配線がこないように設計してください。圧力弁作動時には100℃を超える可燃性の高温ガスが噴出し、パターンにガスが凝縮したり、配線の被覆が溶解して発火するなどの二次的な災害に至る場合があります。
- (5) 封口部の下にはパターンを配置しないでください。
万が一電解液が漏れた場合、回路パターンを短絡させトラッキングまたはマイグレーションが発生する場合があります。
- (6) 製品実装後の共振にご注意ください。
共振点前後ではコンデンサに大きな負荷がかかり、この負荷によりコンデンサが脱落したり、急激な特性変化を起こす可能性があります。

1.6 コンデンサの絶縁について

コンデンサのケースは、陽極端子ならびに回路パターンから回路的に完全に隔離してください。

1.7 コーティングについて

コンデンサに被覆しているラミネートは、表示を目的としたものであり電氣的絶縁の機能を保証しておりません。また高温環境下において茶褐色に変色することがありますが、捺印の認識や電氣的性能へ影響するものではありません。

2. 実装に際して

2.1 実装前の予備知識

- (1) セットに組み込んで通電したコンデンサは再使用しないでください。
- (2) コンデンサに再起電圧が発生する場合があります。このとき、1 k Ω 前後の抵抗器を通して放電してください。
- (3) 長期保管のコンデンサは、漏れ電流が増大している場合があります。このとき、1 k Ω 前後の抵抗器を通して電圧処理をしてください。
- (4) コンデンサは床等に落下させないでください。落下したコンデンサは機械的または電氣的にダメージを受けていますので、使用しないでください。
- (5) コンデンサを潰して使用しないでください。コンデンサの気密性が悪くなり、性能の劣化、寿命の低下や電解液漏れなどが発生します。

2.2 取り付け時

- (1) コンデンサの定格（静電容量、定格電圧）を確認してから取り付けてください。
- (2) コンデンサの極性を確認してから取り付けてください。
- (3) 表面実装形は、端子寸法とランドサイズを、ラジアル形は端子間隔と基板孔間隔を確認してから取り付けてください。端子を通して内部素子にストレスが加わり、ショートや取り付け強度不足など不具合が発生する場合があります。
- (4) 表面実装形を自動実装するときの加圧力を確認してください。漏れ電流の増大やショート、断線、基板からの脱落など至る場合があります。
- (5) ラジアルリード形を自動実装するときはカッターの摩耗や、クランチが基板に対して鋭角になりすぎないことを確認してください。
リード線に引っ張り応力が加わりコンデンサが破壊する場合があります。

2.3 リフローはんだ付け（表面実装形）

- (1) 表面実装形はリフローソルダーリング専用部品です。リフローは赤外熱風併用等の雰囲気熱伝導方式を使用してください。
※フローソルダーリング、ディップソルダーリングでは使用できません。
- (2) はんだ付け条件（予備加熱・温度・時間・回数など）は仕様書に規定の範囲内としてください。
ピーク温度が高い場合・加熱時間が長い場合では、電気特性や寿命特性の劣化の原因となります。なお、この規定のはんだ付け条件範囲は、コンデンサの特性劣化を招かない範囲であって、安定したはんだ付けが可能な範囲を示すものではありません。
安定したはんだ付けができる条件については個々に確認の上、設定して下さい。
※温度測定法：コンデンサ上部に熱電対をエポキシ系接着剤で接着させ、量産時を想定し測温してください。
- (3) 2 回リフローで使用する際は、2 回目のリフローはコンデンサ温度が常温まで復帰してから実施してください。
- (4) 当社推奨のリフロー条件におきましても、ケースの変色やケースの膨れが発生することがありますが、製品の信頼性に影響するものではありませんので、ご了承ください。
- (5) リフロー等の熱により陰極表示部分等のインクにクラックが発生することがありますが、製品の信頼性に影響するものではありませんので、ご了承ください。

- (6) VPS リフローをご使用の場合は、急激な温度上昇のため、特性変化や外観変化による実装不具合が発生する可能性がありますので、昇温速度 3℃ / 秒以下の条件でのご使用を推奨します。詳細条件については、当社にお問い合わせください。
- (7) ø6.3耐振動品は、補助端子を座板側面まで覆う構造を採用しております。
画像認識等で、補助端子側面へのフィレット形成を確認される場合は、補助端子部への十分なフィレット形成が可能なはんだ付け条件を事前にご検討ください。尚、補助端子へのフィレット形成が十分に確認されない場合においても、補助端子下面部と基板のはんだ接合により耐振動性能は確保されますので、製品の信頼性に影響するものではありません。

2.4 フローはんだ付け (ラジアルリード形)

- (1) ラジアルリード形は、リフローはんだ付けには対応していませんのでご注意ください。
- (2) コンデンサの本体をはんだの中に浸せきしないようにしてください。はんだ熱によりコンデンサの内圧上昇が起こり破壊に至ります。
- (3) はんだ付け条件(温度、時間等)を守り、上限を超えないようにしてください。
- (4) はんだ付けの時、他の部品がコンデンサに接触しないようにしてください。
- (5) ラジアルリード形を基板と密着させて実装する際、封口ゴム面には通気構造がありませんので、はんだ付け状態を十分にご確認下さい。

2.5 手はんだ付け

- (1) はんだ付け条件 (温度、時間)は、仕様書に規定の範囲内または350℃、3秒以下の条件にてご使用してください。
- (2) はんだごてによる手直しするとき、一度はんだ付けしたコンデンサを取り外す必要がある場合は、コンデンサの端子にストレスがかからないように、はんだが十分溶融してから手直ししてください。
- (3) はんだごてのこて先がコンデンサ本体に触れないようにしてください。コンデンサの破損につながる場合があります。
- (4) ラジアルリード形で端子間隔と基板孔間隔が不整合のためリード線を加工する必要がある場合は、コンデンサ本体にストレスがかからないようにしてください。

2.6 はんだ付け後の取り扱い

- (1) プリント配線板にコンデンサをはんだ付けした後、コンデンサ本体を傾けたり、ひねったりしないでください。端子を通じて内部素子に大きな力がかかり、コンデンサが壊れる場合があります。
- (2) プリント配線板にコンデンサをはんだ付けした後、コンデンサを掴んで基板を運搬しないでください。その配線板の全重量が、端子を通じて内部素子にかかり、コンデンサが壊れる場合があります。
- (3) プリント配線板にコンデンサをはんだ付けした後、コンデンサに物をぶつけないでください。また、他の部品などが当たらないようにしてください。規定された範囲を超えた衝撃や荷重などの機械的な力が加わり、コンデンサが壊れる場合があります。

2.7 基板洗浄

- (1) 60℃以下の浸漬（超音波も可能）で5分以内の基板洗浄に耐えられます。
但し、十分なすすぎ・乾燥を必ず実施してください。
【対象溶剤】
パインアルファST-100S / アクアクリーナ210SEP / クリンスルー750H、750L、710M / サンエレクトロニクスB-12 / テクノクリーナー-219
ゴールドクリーナーP3-375 / DK ビークリアーCW-5790 / テルペンクリーナEC-7R / テクノケアFRW-17、FRW-1、FRV-1
※ オゾン層破壊物質は、地球環境保護のため、洗浄剤としてのご使用は避けてください。
- (2) 仕様書に規定の無い限り、以下の溶剤でコンデンサを洗浄しないでください。
(a) ハロゲン系溶剤 : 洗浄剤がコンデンサ内部に侵入（拡散）し、分解反応を起こして遊離された塩素がアルミと反応し腐食が発生する場合があります。特に、1-1-1 トリクロロエタンのご使用は絶対に避けてください。
(b) アルカリ系溶剤 : アルミケースの腐食（溶解）
(c) 石油系溶剤 : 封口ゴムの劣化
(d) キシレン : 封口ゴムの劣化
(e) アセトン : 表示の消失
- (3) 基板洗浄直後にコンデンサ封口部とプリント基板の間に洗浄剤が残留しないように強制乾燥を行ってください。
(カテゴリ上限温度以下)
- (4) 洗浄剤の汚染管理（電導度、pH、比重、水分量など）を十分管理してください。
洗浄剤が汚染されていると、塩素濃度が高くなりコンデンサ内部が腐食する場合があります。洗浄剤に対するフラックス濃度は、2 mass% 以下に管理してください。
- (5) 洗浄方法によっては製品表示消え、表示のにじみ等が発生する場合があります。
※ 商品によっては洗浄できない商品があります。また、使用できない洗浄剤もありますので、不明の時は必ずご一報ください。

2.8 固定接着剤・コーティング剤

コンデンサの固定、基板防湿を目的に、接着剤やコーティング剤を使用される場合、材料中に含まれる溶剤の種類によって腐食が発生する場合があります。材料中の溶剤はハロゲン化合物でないものを選択し、またポリマーについてもクロロレン類は使用しないでください。
また、接着剤やコーティング剤の硬化および乾燥は、溶剤が残留しないように十分に行ってください。
※ 基板洗浄後に接着やコーティングを行なうときは、コンデンサ封口部とプリント基板の間に洗浄剤が残留しないように洗浄直後に強制乾燥を行ってください。尚、接着およびコーティングする面については、コンデンサの封口部の1/3以上がシールされずに残るようにしてください。

2-9 ポッティング・モールドイング

ポッティングおよびモールドイングでの使用は推奨できません。樹脂成型時の圧力による製品変形や、覆った樹脂による放熱性への影響あるいは成分浸入により、製品特性と信頼性を著しく低下させる可能性があります。また封口ゴム部から拡散透過した電解液が凝集しショート故障を起こす恐れもあります。

2.10 燻蒸処理について

アルミ電解コンデンサを組み込んだ電子機器類を海外に輸出する場合、木製の梱包材を臭化メチルなどのハロゲン化合物で燻蒸処理を行う場合がありますが、処理後の乾燥が不十分な場合、梱包材に残留したハロゲンが輸送中に放出され、コンデンサ内部に侵入して腐食反応を起こす可能性があります。燻蒸処理を行う場合は、処理・乾燥後にハロゲンの残留がないかを十分確認してください。また、梱包状態の電子機器全体を燻蒸処理するのは、絶対に避けてください。

2.11 フラックスについて

ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣による性能・信頼性への影響が考えられるため、事前に確認の上ご使用下さい。

3. ご使用に際して

3.1 環境条件

コンデンサを取り付けたセットは、次の環境下での使用は避けてください。

- (1) カテゴリ上限温度・カテゴリ下限温度を超える温度
- (2) 直接水、塩水および油の掛かる環境
- (3) 結露状態になる環境
- (4) 有毒ガス（硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素およびその化合物、臭素およびその化合物、アンモニアなど）が充満する環境
- (5) オゾン、放射線および紫外線が照射される環境
- (6) 振動または衝撃条件が規定範囲を超える条件

なお、規定範囲内でも共振により大きな振動加速度が加わることがありますので、必ず実機にて評価・確認して下さい。

3.2 セット使用中の注意事項

- (1) コンデンサの端子に直接触れないでください。
セット使用中、コンデンサの端子に触れると感電します。コンデンサのアルミケース露出部分は絶縁されていませんので、端子同様、直接触れないでください。
- (2) コンデンサ端子間を導電体でショートさせないでください。また、酸およびアルカリ水溶液などの導電性溶液をコンデンサにかけないでください。回路的にショート状態となり、回路が異常となりコンデンサも破壊します。
- (3) コンデンサ近傍に低分子シロキサンが比較的多く含まれるシリコン材料を使用する場合、電気的性能に異常をきたす場合があります。

4. 万一の場合

- (1) セット使用中、コンデンサの圧力弁が作動し、ガスが見えたとき、セットのメイン電源を切るか、または電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。そのまま電源を切らない場合、コンデンサのショートによる回路の破損や、気化したガスが液化し、回路のショートもしくは最悪の場合、セットの焼損など二次的な災害が発生する場合があります。
(コンデンサの圧力弁から出るガスは、電解液が気化したものであり、煙ではありません。)
- (2) コンデンサの圧力弁作動時、100℃を超える高温のガスが噴出しますので、顔を近づけたりしないでください。
万一、噴出したガスが目に入ったり、吸い込んだりした場合には直ちに水で洗ったり、うがいをしてください。皮膚に付いた場合は、石鹸で洗い流してください。

5. 保管について

- (1) コンデンサを長時間放置すると、漏れ電流が増加する傾向にあります。これは無負荷状態における酸化皮膜の劣化によるものであり、電圧を印加すると減少する性質をしていますが、使用開始時は皮膜修復電流が多く流れ、漏れ電流増加による回路異常等の要因になる恐れがあります。
製品有効期限は、出荷検査日から42ヶ月となります。
保管条件は、常温（5℃～35℃）、常湿（45%～85%）で直射日光の当たらない場所をお選びください。
- (2) 保管環境
仕様書に記載されている環境の範囲外または、次の環境下での保管は避けてください。
 - (a) カテゴリ上限温度・カテゴリ下限温度を超える温度
 - (b) 直接水、塩水および油の掛かる環境
 - (c) 結露状態になる環境
 - (d) 有毒ガス（硫化水素、亜硫酸、亜硝酸、塩素およびその化合物、臭素およびその化合物、アンモニアなど）が充満する環境
 - (e) オゾン、放射線および紫外線が照射される環境
 - (f) 振動または衝撃条件が規定範囲を超える条件

6. 廃棄に際して

コンデンサを廃棄する場合には、次のいずれかの方法をとってください。

- (1) コンデンサに穴を開けるかまたは、十分つぶして焼却してください。そのまま焼却した場合、コンデンサが爆発する場合があります。
- (2) コンデンサを焼却しない場合は、専門の産業廃棄物処理業者に依頼してください。

上記、使用上の注意事項に関しましては、社団法人 電子情報技術産業協会 発行の技術レポートJEITA RCR-2367D 2017年10月発行「電子機器用固定アルミニウム電解コンデンサの安全アプリケーションガイド」より引用しております。詳細は、上記技術レポートをご参照ください。

■ AEC-Q200 準拠

「AEC-Q200準拠」製品とは、AEC-Q200 で規定された評価試験条件の全部または一部を実施済みの製品になります。各製品の詳細な仕様や、具体的な評価試験の結果等については、当社へお問い合わせください。また、ご注文に際しては、製品毎に納入仕様書の取り交わしをお願いします。

* 知的財産権について

パナソニックグループは、お客様に安心してお使いいただける製品やサービスをご提供するとともに、知的財産権によるパナソニックグループ製品の保護についても、積極的に取り組んでおります。

代表的な 導電性高分子ハイブリッドアルミニウム電解コンデンサ 関係特許は、以下のとおりです。

米国特許 第7497879 号、第7621970 号、第9208954 号、第9595396号、第9966200号、第10453618号、
第10559432号、第10679800号、第10685788号、第10790095号

日本特許 第5360250 号

欧州特許 第1808875 号、第2698802号